

## **EtherCAT Technology Group: Erfolg in Japan reißt nicht ab**

**Der diesjährige Besuch der EtherCAT Technology Group (ETG) im japanischen Yokohama war – genau wie im letzten Jahr – erneut von großem Erfolg gekrönt. Im Rahmen des EtherCAT Technology Updates sowie des 2013 Japanese EtherCAT Plug Fests erhielten zahlreiche Teilnehmer Informationen zu den neuesten Entwicklungen der Technologie sowie hilfreichen EtherCAT-Entwicklungs-Support durch die EtherCAT-Experten vor Ort.**

Den Auftakt machte das alljährliche EtherCAT Technology Update, eine Veranstaltung, die ihre Besucher, größtenteils Entwickler und Produktmanager von EtherCAT-Geräten, eingehend über die neuesten Ergebnisse und Entwicklungen der einzelnen ETG-Arbeitsgruppen sowie Neuigkeiten und Trends der EtherCAT-Technologie allgemein informiert. „Besonderes Interesse galt in diesem Jahr den Ergebnissen der SEMI TWG der EtherCAT Technology Group, der Arbeitsgruppe, die erst kürzlich durch die Spezifikation neuer Geräteprofile für die Halbleiterindustrie allgemeine Aufmerksamkeit erregte.“, erzählt Dr. Guido Beckmann, Chairman des Technical Committee bei der ETG und Leiter der Veranstaltung. Zusätzlich erhielten die rund 45 anwesenden Teilnehmer Informationen zu EtherCAT in Mobile Applications sowie dem ebenfalls erst kürzlich vom TÜV zertifizierten Safety-over-EtherCAT (FSoE) Conformance Test Tool der ETG.

Tags darauf lud die ETG zum 2013 Japanese EtherCAT Plug Fest ein, für welches die Firma Beckhoff Automation die Räumlichkeiten am japanischen Firmenstandort in Yokohama zur Verfügung stellte. Insgesamt fanden sich zu dem zweitägigen Event 32 Teilnehmer von 14 unterschiedlichen Unternehmen ein, um ihre mitgebrachten fünf Master- sowie 18 Slave-Geräte unter Verwendung des Conformance Test Tools der ETG auf Interoperabilität zu testen. Darüber hinaus konnten die angereisten Hersteller offene Fragen bezüglich der Implementierung von EtherCAT mit den Experten vor Ort klären. Auch bei diesem Event spielten die oben erwähnten neuen Geräteprofile der ETG SEMI TWG eine tragende Rolle: Obwohl diese erst im vergangenen Juli veröffentlicht wurden, konnten bereits jetzt Geräte für die Halbleiterindustrie, welche eben diese neuen Profile unterstützen, erfolgreich getestet werden.

ETGI62013

02. Oktober 2013 | Seite 2 von 2

## Pressebild



**Bildunterschrift:**

Regel Austausch beim 2013 Japanese EtherCAT Plug Fest der EtherCAT Technology Group im japanischen Yokohama.

## Über die EtherCAT Technology Group (ETG):

Die EtherCAT Technology Group ist eine internationale Anwender- und Herstellervereinigung, in der Anwender aus verschiedenen Branchen mit führenden Automatisierungsanbietern zusammenarbeiten, um die EtherCAT-Technologie zu unterstützen, zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Sie wurde im November 2003 gegründet und hat über 2.500 Mitgliedsfirmen aus 56 Ländern.

## Über EtherCAT®:

EtherCAT ist die Industrial Ethernet-Technologie, die sich durch herausragende Performance, niedrige Kosten, flexible Topologie und einfache Handhabung auszeichnet. EtherCAT wurde 2003 erstmals vorgestellt, ist seit 2007 internationaler Standard und wird durch die EtherCAT Technology Group gefördert und weiterentwickelt. EtherCAT ist eine offene Technologie: Jeder darf sie implementieren und nutzen.

➔ Weitere Informationen erhältlich im Internet unter [www.ethercat.org](http://www.ethercat.org).

## Pressekontakt:

### **EtherCAT Technology Group**

Christiane Hebusch  
Ostendstraße 196  
90482 Nürnberg  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 9 11 / 5 40 56 226

Fax: +49 (0) 9 11 / 5 40 56 29

[c.hebusch@ethercat.org](mailto:c.hebusch@ethercat.org)

[www.ethercat.org/press](http://www.ethercat.org/press)